

2010年 7月 7日
日本スパンション株式会社
マーケティング統括部
ビジネス・プロダクトマーケティング部

Spansion 製 TSOP パッケージ 銅線ボンディングワイヤの導入について

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社 TSOP 製品につきまして、急激な市況好転による需給バランスをより一層改善し、生産性向上を図るため、パッケージのボンディングワイヤを従来の金線から銅線に切り替え供給を開始させて頂きたく存じます。ご多用中まことに恐縮に存じますが、内容をご賢察の上ご了承下さいませよう、よろしくごお願い申し上げます。

なお、本件につきまして何かご不明な点がございましたら、当社担当営業または特約店までお問い合わせ下さいませよう、よろしくごお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象品種

S29AL008J, S29AL016J, S29AS008J, S29AS016J, S29GL032N, S29GL064N,
S29GL128P, S29GL256P, S29GL512P, S29GL01GP, S29PL127J

2. 対象パッケージ

TSOP48 TSOP56

3. 理由

急激な市況好転による需給バランスをより一層改善し、生産性向上を図るため。

4. スケジュール

サンプル：7月下旬より順次提供を開始させて頂きます。

量産開始：10月上旬より順次切り替えさせて頂きたく存じます。

5. 信頼性について

信頼性試験を実施、電気的特性を調査して、従来品と同等の信頼性、特性を確保しております。信頼性データおよび特性調査結果は、サンプルと同時に提供予定ですので、必要な場合は弊社営業又は、特約店までご要求願います。

— 以 上 —